

东田无风扇工控机

DTB-3116-Q670E

更多产品信息
请扫描二维码

主要特性

intel®Q670E
芯片组支持酷睿
12/13代CPU最大支持
64G内存Supports Intel
vPro/ AMT 16.06个intel
千兆网口4个COM接口
(2个485可选)9个USB接口
(7个USB3.2接口)1个PCIeX16
1个全长mini PCIe

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91更多产品信息
请扫描二维码

具体参数

芯片组	Intel®Q670E芯片组
CPU	LGA1700构架, 支持英特尔酷睿™12/13代I3/I5/I7/I9CPU, 35W/65W TDP
内存	两个SODIMM内存插槽, 最高可支持64GB DDR5 4800 SDRAM
显示	1个VGA接口,1个DVI-D接口,1个DisplayPort接口
硬盘	2个内部SATA口, 可接2.5" HDD/SSD, 支持RAID 0/1, 1个M.2 2280 M key NVMe插槽 (PCIe Gen4x4), 支持NVMe SSD
网络	5个2.5G以太网口采用I225芯片, 1个千兆以太网口采用I219芯片, 带锁紧螺丝 网口3~6 (2.5G以太网口) 可选配最高支持总计100W的IEEE 802.3at PoE+ PSE供电
COM	2个RS-232接口, 2个软件可编程的RS-232/ 422/ 485接口
USB	1个USB 3.2 Gen2x2(20 Gbps)接口 (type c), 4个USB 3.2 Gen2x1 (10 Gbps)接口, 2个USB 3.2 Gen1x1 (5 Gbps)接口, 2个USB 2.0接口
扩展	通过扩展盒提供1个PCIe x16插槽@Gen3, 8-lanes PCIe信号 1个全长mini PCIe插槽, 1个M.2 2242/3052 B key插槽, 1个MezIO™扩展接口
音频	1路麦克风输入和扬声器输出 (3.5mm插孔)
I/O前面板接口	1个USB2.0接口, 2个USB3.2Gen 1接口, 4个USB3.2Gen2 (10Gbps) 接口, 1个USB3.2Gen2(20Gbps)接口type-c, 1个DVI-D,1个VGA,1个DP,6个网口,1个电源开关
I/O后面板接口	4个COM, 1个麦克风输入和扬声器输出接口, 1个MezIO™扩展接口, 1个3芯插拔式端子排 提供8~48V直流输入, 1个3芯插拔式端子排提供远程控制和PWR LED输出
电源	8~48V DC电源输入
机箱尺寸	240*225*90mm (宽*深*高)
整机重量	约4.4Kg
支持系统	UBUNTU 20.04 和windows10 和windows11

